

# Obudowa HAF XB EVOLUTION USB 3.0

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **612,99 zł** |
| Cena netto | **498,37 zł** |
| Numer katalogowy | **KOCLMOE00000008** |
| Kod producenta | **RC-902XB-KKN2** |
| Kod EAN | **4719512046241** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Miejsca montażowe 5,25'' zewn. | **2** |
| Format obudowy | **Mini ITX** |
| Air Duct | **Tak** |
| Typ obudowy | **Cube Case** |
| Moc zasilacza | **Brak** |
| Złącza na przednim panelu | **1 x słuchawki** |
| Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | **4** |
| Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | **4** |
| Wentylator | **12 cm** |
| Wymiary | **442 x 330 x 423 mm.** |
| Pozostałe parametry | **- Gniazda rozszerzeń: 7Chłodzenie:- Przód: 120mm x2 XtraFlo(1200 rpm, 17dBa) w zestawie lub 140 mm x2(opcja)- Tył: 120mm x1 lub 80mm x 2(opcja)- Góra: 200mm x 1(opcja)Chłodzenie wodne:- Przód: 240mm x2(opcja)- Tył:** |

## Opis produktu

**Cooler Master Haf XB Evo to zupełnie nowy design zapewniający ekstremalne osiągi w chłodzeniu - dzięki zastosowaniu poziomej wyjmowanej tacki na płytę główną oraz siatkowaną pokrywę górną - daje to efekt tunelu powietrznego.**
Powietrze bez przeszkód wprowadzane dzięki dwóm 120mm wiatrakom XtraFlo przepływa przez wnętrze po czym wywiewane jest na zewnątrz. Dzięki wymienionym wyżej cechom budowy oraz demontowanym ścianką bocznym obudowę Haf XB Evo możemy zamienić w profesjonalną stacje overclockerską po demontażu górnej oraz bocznych ścianek mamy swobodny dostęp do sprzętu. Mimo kompaktowej budowy w środku znajdzie się dość miejsca nawet dla chłodzenia CPU typu tower, blokami wodnymi czy aż dla najdłuższych kart graficznych. Na panelu przednim mamy dostęp do gniazd USB 3.0, oraz 2 stacji X-Dock kompatybilnymi z dyskami SSD.

**Najważniejsze cechy:**
- Bezpośredni przepływ powietrza front to back - powietrze przepływa przez wnętrze wwiewane przez wentylatory z przodu obudowy a wywiewane z tyłu co zapewni ekstremalne osiągi w chłodzeniu podzespołów.

- Pomieści nawet 2 radiatory 240mm
- Tacka na płytę główną może zostać wymontowana w celu instalacji płyty lub wymiany podzespołów
- Pierwsza obudowa którą można wykorzystać jako stacje testującą/overclockerską dzięki demontowanym ściankom mamy swobodny dostęp do sprzętu
- Superszybkie porty USB 3.0 oraz 2 porty X-Dock kompatybilne z dyskami SSD na panelu przednim obudowy.
- Wygodne uchwyty po bokach obudowy dla ułatwienia transportu